

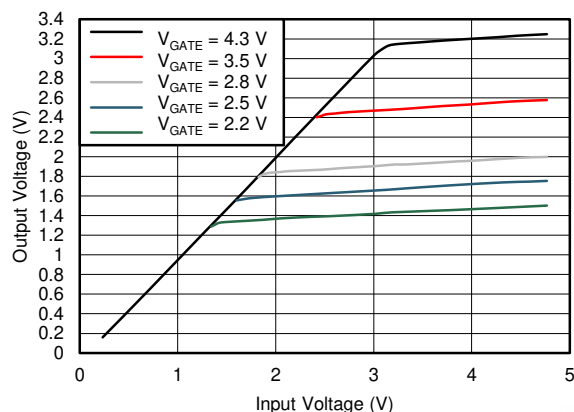
TXS0104W-Q1 オープンドレイン/プッシュプルアプリケーション用車載 4 ビット双方向電圧レベルトランスレータ

1 特長

- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
 - デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲 $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
 - デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 方向制御信号不要
- 最大データレート:
 - 最大 50Mbps (プッシュプル)
 - 2Mbps (オープンドレイン)
- 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
- V_{CCA} は V_{CCB} より大きい、等しい、または小さい場合があります
- 電源投入のシーケンス不要: V_{CCA} または V_{CCB} のいずれからでも立ち上げ可能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
 - A ポート
 - 2000V、人体モデル (A114-B)
 - 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
 - B ポート
 - 8kV、人体モデル (A114-B)
 - 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

2 アプリケーション

- 車載インフォテイメント、先進運転支援システム (ADAS)
- メイン プロセッサ モジュールとペリフェラル モジュールの間で絶縁とレベル変換を行います
- I²C または 1 線式の電圧レベル変換



N チャンネル トランジスタの伝達特性

3 説明

TXS0104W-Q1 デバイスは、電圧ミスマッチのため、チップ間で互換性のないロジック通信を接続します。この自動方向トランスレータは、ホストからの方向制御を必要とせず、ギャップをブリッジするために使用します。各チャンネルは、ホストから介入せずに、さまざまな出力タイプ (オープンドレインまたはプッシュプル) および混在データフロー (送信または受信) と混在させ、一致させることができます。この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートおよび B ポートは、それぞれ V_{CCA} および V_{CCB} をトラッキングするように設計されています。 V_{CCB} ピンは、1.65V~5.5V 間の電源電圧を受け入れます。 V_{CCA} ピンは、 V_{CCA} が V_{CCB} 以下であることを条件に、1.2V~3.6V の任意の電源電圧を受け入れます。このトラッキングにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の電圧ノード間の低電圧の双方向変換が可能になります。

出力イネーブル (OE) 入力 Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXS0104W-Q1 デバイスは、OE 入力回路が V_{CCA} によって給電されるように設計されています。

パワーアップまたはパワーダウン中に高インピーダンス状態とするためには、OE ピンをプルダウン抵抗を介して GND ピンに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)
TXS0104W-Q1	PW (TSSOP, 14)	5mm × 6.4mm
	BQA (WQFN, 14)	3mm × 2.5mm
	RUT (UQFN, 12)	2mm × 1.7mm

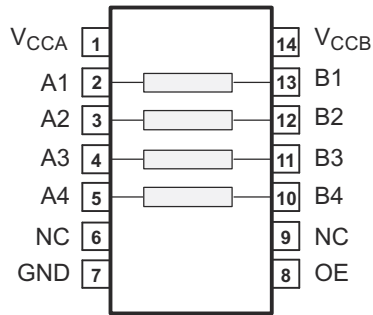
- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



目次

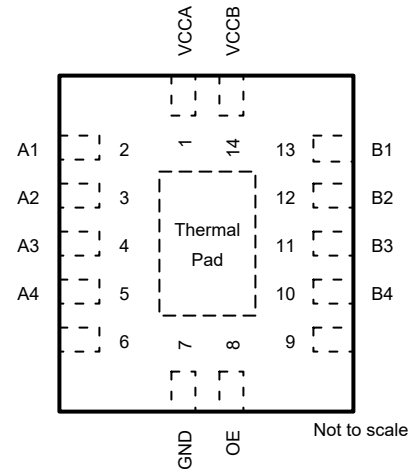
1 特長	1	7 詳細説明	18
2 アプリケーション	1	7.1 概要.....	18
3 説明	1	7.2 機能ブロック図.....	18
4 ピン構成および機能	3	7.3 機能説明.....	19
5 仕様	5	7.4 デバイスの機能モード.....	19
5.1 絶対最大定格.....	5	8 アプリケーションと実装	20
5.2 ESD 定格.....	5	8.1 アプリケーション情報.....	20
5.3 推奨動作条件.....	6	8.2 代表的なアプリケーション.....	20
5.4 熱に関する情報.....	6	8.3 電源に関する推奨事項.....	21
5.5 電気的特性.....	7	8.4 レイアウト.....	22
5.6 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 1.2V$	8	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	23
5.7 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 1.5 \pm 0.1 V$	9	9.1 ドキュメントのサポート.....	23
5.8 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 1.8 \pm 0.15 V$	10	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	23
5.9 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 2.5 \pm 0.2 V$	11	9.3 サポート・リソース.....	23
5.10 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 3.3 \pm 0.3 V$	12	9.4 商標.....	23
5.11 スイッチング特性： T_{sk} 、 T_{MAX}	13	10 静電気放電に関する注意事項	23
5.12 代表的特性.....	15	11 用語集	23
6 パラメータ測定情報	16	12 改訂履歴	23
6.1 負荷回路.....	16	13 メカニカル、パッケージ、および注文情報	23
6.2 電圧波形.....	17		

4 ピン構成および機能



NC - 内部接続なし

図 4-1. PW パッケージ、14 ピン TSSOP (上面図)



NC - 内部接続なし

図 4-2. BQA パッケージ、14 ピン WQFN (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
A1	2	I/O	A ポートの入力 - 出力 1。このピンは V_{CCA} を基準としています。
A2	3	I/O	A ポートの入力 - 出力 2。このピンは V_{CCA} を基準としています。
A3	4	I/O	A ポートの入力 - 出力 3。このピンは V_{CCA} を基準としています。
A4	5	I/O	A ポートの入力 - 出力 4。このピンは V_{CCA} を基準としています。
B1	13	I/O	B ポートの入力 - 出力 1。このピンは V_{CCB} を基準としています。
B2	12	I/O	B ポートの入力 - 出力 2。このピンは V_{CCB} を基準としています。
B3	11	I/O	B ポートの入力 - 出力 3。このピンは V_{CCB} を基準としています。
B4	10	I/O	B ポートの入力 - 出力 4。このピンは V_{CCB} を基準としています。
GND	7	—	グラウンド
NC	6	—	内部接続なし。
	9		
OE	8	I	トリステート出力モード イネーブル。OE ピンを Low にすると、すべての出力がトリステートモードになります。このピンは V_{CCA} を基準としています。
V_{CCA}	1	I	A ポートの電源電圧。 $1.2V \leq V_{CCA} \leq 3.6V$ および V_{CCA} は V_{CCB} よりも大きくても、小さくても、同じでもかまいません。
V_{CCB}	14	I	B ポートの電源電圧。 $1.65V \leq V_{CCB} \leq 5.5V$

(1) I = 入力、O = 出力

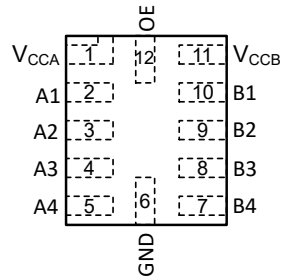


図 4-3. RUT パッケージ、12 ピン UQFN (透過上面図)

表 4-2. ピンの機能 : RUT

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
A1	2	I/O	入力 / 出力 A1。V _{CCA} を基準とする。
A2	3	I/O	入力 / 出力 A2。V _{CCA} を基準とする。
A3	4	I/O	入力 / 出力 A3。V _{CCA} を基準とする。
A4	5	I/O	入力 / 出力 A4。V _{CCA} を基準とする。
B1	10	I/O	入力 / 出力 B1。V _{CCB} を基準とする。
B2	9	I/O	入力 / 出力 B2。V _{CCB} を基準とする。
B3	8	I/O	入力 / 出力 B3。V _{CCB} を基準とする。
B4	7	I/O	入力 / 出力 B4。V _{CCB} を基準とする。
GND	6	—	グラウンド
OE	12	I	3 ステート出力モード イネーブル。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステート モードになります。V _{CCA} を基準とする。
V _{CCA}	1	—	A ポートの電源電圧。1.2V ≤ V _{CCA} ≤ 3.6V および V _{CCA} は V _{CCB} よりも大きくても、小さくても、同じでもかまいません。
V _{CCB}	11	—	A ポートの電源電圧。1.65V ≤ V _{CCB} ≤ 3.6V

(1) I = 入力、O = 出力

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
V _{CCA}	電源電圧 A		-0.5	4.6	V
V _{CCB}	電源電圧 B		-0.5	6.5	V
V _I	入力電圧 ⁽²⁾	I/O ポート (A ポート)	-0.5	4.6	V
		I/O ポート (B ポート)	-0.5	6.5	
		OE	-0.5	6.5	
V _O	高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧 ⁽²⁾	A ポート	-0.5	4.6	V
		B ポート	-0.5	6.5	
V _O	High または Low 状態で出力に印加される電圧 ^{(2) (3)}	A ポート	-0.5	V _{CCA} + 0.5	V
		B ポート	-0.5	V _{CCB} + 0.5	
I _{IK}	入力クランプ電流	V _I < 0	-50		mA
I _{OK}	出力クランプ電流	V _O < 0	-50		mA
I _O	連続出力電流		-50	50	mA
	V _{CC} または GND を通過する連続電流		-100	100	
T _J	接合部温度			150	°C
T _{stg}	保存温度		-65	150	°C

- (1) セクション 5.1 の一覧に記載された値を超えるストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「セクション 5.3」に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。「セクション 5.3」の一覧に記載された制限を超えて暴露されることにより、デバイスの信頼性に影響することがあります。
- (2) 入力電流と出力電流の定格を順守しても、入力電圧と出力の負電圧の定格を超えることがあります。
- (3) 出力電流の定格を順守しても、出力の正電圧の定格を最大 6.5V 超過することがあります。

5.2 ESD 定格

				値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 に準拠	A ポート	±2000	V
			B ポート	±15000	
		荷電デバイス モデル (CDM)、AEC Q100-011 準拠	A ポート	±1000	
			B ポート	±1000	

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			V _{CCA}	V _{CCB}	最小値	最大値	単位
V _{CCA}	電源電圧 A				1.2	3.6	V
V _{CCB}	電源電圧 B				1.65	5.5	V
V _{IH}	High レベル入力電圧	A ポート I/O	1.2V ~ 1.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCA} - 0.2	V _{CCA}	V
			1.65V ~ 3.6V	2.3V ~ 5.5V	V _{CCA} - 0.4	V _{CCA}	
		B ポート I/O	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCB} - 0.4	V _{CCB}	
		OE 入力	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCA} × 0.65	5.5	
V _{IL}	Low レベル入力電圧	A ポート I/O	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V		0.2	V
			B ポート I/O	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V		
		OE 入力	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V		V _{CCA} × 0.35	
V _{RTA}	RTA 起動スレッショルド	A ポート I/O	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCI} × 0.30		V
		B ポート I/O	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCI} × 0.30		
Δt/Δv	入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間	プッシュプル駆動	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V		10	ns/V
T _A	外気温度での動作時				-40	125	°C

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		TXS0104W-Q1			単位
		BQA (WQFN)	RUT (UQFN)	PW (TSSOP)	
		14 ピン	12 ピン	14 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	73.5	150.4	115.2	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	76.9	68.6	46.2	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	43.0	76.3	70.9	°C/W
Y _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	4.7	2.4	3.4	°C/W
Y _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	42.9	76.2	70.2	°C/W
R _{θJC(bottom)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	19.6	該当なし	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CCA}	V _{CCB}	外気温度での動作時 (T _A)									単位	
				25°C			-40°C ~ 85°C			-40°C ~ 125°C				
				最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値		
V _{OHA}	ポート A 出力 high 電圧 ⁽²⁾	I _{OH} = -20 μA V _{I(BX)} ≥ V _{CCB} - 0.4 V	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCA} x 0.8			V _{CCA} x 0.8			V _{CCA} x 0.8			V
			1.65V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCA} x 0.8			V _{CCA} x 0.8			V _{CCA} x 0.8			
V _{OHB}	ポート B 出力 High 電圧	I _{OH} = -20 μA V _{I(AX)} ≥ V _{CCA} - 0.4 V	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCB} x 0.8			V _{CCB} x 0.8			V _{CCB} x 0.8			V
			1.65V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	V _{CCB} x 0.8			V _{CCB} x 0.8			V _{CCB} x 0.8			
V _{OLA}	Low レベル出 力電圧 ⁽³⁾	I _{OL} = 1 mA V _{I(BX)} ≤ 0.15 V	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	0.4			0.4			0.4			V
V _{OLB}	Low レベル出 力電圧 ⁽³⁾	I _{OL} = 1 mA V _{I(AX)} ≤ 0.15 V	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	0.4			0.4			0.4			V
I _I	入力リーク電 流	OE V _I = V _{CC} または GND	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	-2	2		-2	2		-2	2		μA
I _{OZ}	トライステート 出力電流	A または B ポート V _I = V _{CCI} または GND V _O = V _{CCO} または GND OE = GND	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	-1	1		-2	2		-3	3		μA
I _{CCA}	V _{CCA} の電源 電流	V _I = V _{CCI} または GND I _O = 0	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	2.4			3.3			6.2			μA
			0V	5.5V	-3			-3			-3			
			3.6V	0V	2.2			2.2			2.2			
I _{CCB}	V _{CCB} の電源 電流	V _I = V _{CCI} または GND I _O = 0	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	12			12			21			μA
			0V	5.5V	5			5			8			
			3.6V	0V	-1			-1			-1			
I _{CCA} + I _{CCB}	複合電源電流	V _I = V _{CCI} または GND I _O = 0	1.2V ~ 3.6V	1.65V ~ 5.5V	14.4			14.4			25			μA
C _i	制御入力容量	V _I = 3.3 V または GND	3.3V	3.3V	6			6			6			pF
C _{io}	データ I/O 容 量	OE = GND, V _O = 1.65V DC +1MHz -16dBm 正弦波	3.3V	3.3V	5 6.5			12 16.5			12 16.5			pF

- (1) V_{CCI} は入力ポートに関連付けられた V_{CC} です
 (2) V_I = V_{T+(MAX)} の条件でテスト済み
 (3) V_I = V_{T-(MIN)} の条件でテスト済み

5.6 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 1.2V$

パラメータ	送信元	送信先	テスト条件	B ポート電源電圧 (V_{CCB})								単位		
				1.8 ± 0.15V		2.5 ± 0.2V		3.3 ± 0.3V		5.0 ± 0.5V				
				最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値			
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	A	B	プッシュプル	6.7		7.3		8.3		9.8		ns	
				オープンドレイン	7.2		8.4		10		12.7			
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			プッシュプル	16		13.8		15.3		29.5			
				オープンドレイン	58.7		53.1		49		55.2			
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	B	A	プッシュプル	3.9		3.9		4.3		5.5		ns	
				オープンドレイン	4.1		4.3		4.9		6.2			
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			プッシュプル	1.4		0.6		0.2		0.5			
				オープンドレイン	0.6		0.5		0.5		0.5			
t_{en}	有効化時間	OE	A または B	-40°C ~ 125°C	260		179.5		142.5		107		ns	
t_{dis}	無効化時間	OE	A または B		260		200		250		250			
t_{rA}	出力立ち上がり時間	B	A		プッシュプル	22.7		18.4		16.3		14.2		ns
					オープンドレイン	221.5		173.3		145.9		119.4		
t_{rB}		A	B		プッシュプル	20.6		16.8		15.9		22.1		
					オープンドレイン	148.1		108.4		81.6		55.5		
t_{fA}	出力立ち下がり時間	B	A		プッシュプル	5.6		4.8		4.7		5		ns
					オープンドレイン	6.1		5.5		5.8		6.4		
t_{fB}		A	B		プッシュプル	12		13.1		15.2		19.9		
					オープンドレイン	13.2		15.4		19.1		26.7		

5.7 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 1.5 \pm 0.1 V$

パラメータ	送信元	送信先	テスト条件	B ポート電源電圧 (V_{CCB})												単位		
				1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V			5.0 ± 0.5V					
				最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値			
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	A	B	ブッシュプル	4			3.9			4.5			5.6			ns	
				オープンドレイン	4			4.3			5			6.4				
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)	A	B	ブッシュプル	9.1			6.8			6.2			6				
				オープンドレイン	12.5			10.7			10.5			10.4				
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	B	A	ブッシュプル	3			2.9			3.3			4.3				
				オープンドレイン	3			3.1			3.5			4.7				
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)	B	A	ブッシュプル	1.8			1			0.3			1				
				オープンドレイン	4			1			1			1				
t_{en}	有効化時間	OE	A または B		250			200			200			100				ns
t_{dis}	無効化時間	OE	A または B		250			200			250			160				
t_{rA}	出力立ち上がり時間	B	A	ブッシュプル	12.5			9.5			7.9			7			ns	
				オープンドレイン	166.3			130			102.1			73.7				
t_{rB}	出力立ち上がり時間	A	B	ブッシュプル	14.3			10.8			9.4			8.2				
				オープンドレイン	150			110			79			43.1				
t_{fA}	出力立ち下がり時間	B	A	ブッシュプル	4			3.3			3.2			3.4				
				オープンドレイン	4.1			3.5			3.5			3.8				
t_{fB}	出力立ち下がり時間	A	B	ブッシュプル	7			6.9			7.8			10				
				オープンドレイン	7.2			7.5			8.8			11.5				

5.8 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 1.8 \pm 0.15 V$

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件	B ポート電源電圧 (V_{CCB})												単位
					1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V			5.0 ± 0.5V			
					最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	
t _{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	A	B	ブッシュプル	6			6			5.8			5.8			ns
				オープンドレイン	8.8			8.8			9.6			10			
t _{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			ブッシュプル	8			7.7			6.8			7			
				オープンドレイン	50			50			26			33			
t _{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	B	A	ブッシュプル	4.4			4.4			4.5			4.7			
				オープンドレイン	5.3			5.3			4.4			4.5			
t _{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			ブッシュプル	5.3			5.3			4.5			4.7			
				オープンドレイン	36			36			16			20			
t _{en}	有効化時間	OE	A または B	-40°C ~ 125°C	200			200			200			200			ns
t _{dis}	無効化時間	OE	A または B		250			200			250			200			
t _{rA}	出力立ち上がり時間	B	A		ブッシュプル	11.4			9.5			9.3			15		
					オープンドレイン	199			199			150			109		
		A	B	ブッシュプル	13.3			10.8			9.1			7.6			
				オープンドレイン	186			186			112			58			
t _{fA}	出力立ち下がり時間	B	A	ブッシュプル	5.9			5.9			6			13.3			
				オープンドレイン	6.9			6.9			6.4			6.1			
		A	B	ブッシュプル	7.6			7.6			7.5			8.8			
				オープンドレイン	13.8			13.8			16.2			16.2			

5.9 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 2.5 \pm 0.2 V$

パラメータ	送信元	送信先	テスト条件	B ポート電源電圧 (V_{CCB})												単位		
				1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V			5.0 ± 0.5V					
				最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値			
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	A	B	ブッシュプル	3.2			3.2			3.3			3.4			ns	
				オープンドレイン	6.3			6.3			6			5.8				
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)	A	B	ブッシュプル	3.8			3.8			4.1			4.4				
				オープンドレイン	3.5			3.5			4.1			4.4				
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	B	A	ブッシュプル	3			3			3.6			4.3				
				オープンドレイン	4.7			4.7			4.2			4				
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)	B	A	ブッシュプル	8.7			2.5			1.6			0.7				
				オープンドレイン	29.9			2.5			1.6			1				
t_{en}	有効化時間	OE	A または B		200			200			200			200				ns
t_{dis}	無効化時間	OE	A または B		250			200			200			200				
t_{rA}	出力立ち上がり時間	B	A	ブッシュプル	10.6			7.4			6.6			5.6			ns	
				オープンドレイン	180			180			150			105				
t_{rB}	出力立ち上がり時間	A	B	ブッシュプル	11.9			8.8			7.6			6.6				
				オープンドレイン	170			170			120			64				
t_{fA}	出力立ち下がり時間	B	A	ブッシュプル	5.7			5.7			5.5			5.3				
				オープンドレイン	5.8			5.8			5.8			5.8				
t_{fB}	出力立ち下がり時間	A	B	ブッシュプル	7.8			7.8			6.7			6.6				
				オープンドレイン	8.8			8.8			9.4			10.4				

5.10 スイッチング特性、 $V_{CCA} = 3.3 \pm 0.3 V$

パラメータ		送信元	送信先	テスト条件	B ポート電源電圧 (V_{CCB})												単位
					1.8 ± 0.15V			2.5 ± 0.2V			3.3 ± 0.3V			5.0 ± 0.5V			
					最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	最小値	標準値	最大値	
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	A	B	ブッシュュブル	3.5			2.8			2.4			3.1			ns
				オープンドレイン	4.2			4.2			4.2			4.6			
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			ブッシュュブル	4.2			4.2			4.2			4.4			
				オープンドレイン	4.2			4.2			4.2			4.4			
t_{PHL}	伝搬遅延 (High から Low)	B	A	ブッシュュブル	2.9			2.5			2.5			3.3			
				オープンドレイン	124			124			124			97			
t_{PLH}	伝搬遅延 (Low から High)			ブッシュュブル	10			5			2.5			2.6			
				オープンドレイン	27.5			15			2.5			3.3			
t_{en}	有効化時間	OE	A または B		200			200			200			200			ns
t_{dis}	無効化時間				250			200			250			200			
t_{rA}	出力立ち上がり時間	B	A	ブッシュュブル	11.6			6.9			5.8			5			ns
				オープンドレイン	140			140			140			102			
t_{rB}		A	B	ブッシュュブル	11.3			8.1			6.8			7.4			
				オープンドレイン	135			130			130			75			
t_{fA}	出力立ち下がり時間	B	A	ブッシュュブル	5.4			5.4			5.4			5			
				オープンドレイン	6.1			6.1			6.1			5.7			
t_{fB}		A	B	ブッシュュブル	7.4			7.4			7.4			7.6			
				オープンドレイン	7.6			7.6			7.6			8.3			

5.11 スイッチング特性: T_{sk} , T_{MAX}

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		V_{CCA}	V_{CCB}	外気温度での動作時 (T_A)			単位
					-40°C ~ 125°C			
					最小値	標準値	最大値	
TMAX - 最大データレート	50% デューティサイクル InputOne チャンネル スイッチング	プッシュプル駆動	1.2V ± 0.1V	1.8 ± 0.15V	24			Mbps
				2.5V ± 0.2V	24			
				3.3V ± 0.3V	24			
				5V ± 0.5V	24			
			1.5V ± 0.1V	1.8 ± 0.15V	24			
				2.5V ± 0.2V	24			
				3.3V ± 0.3V	24			
				5V ± 0.5V	24			
			1.8 ± 0.15V	1.8 ± 0.15V	50			
				2.5V ± 0.2V	50			
				3.3V ± 0.3V	50			
				5V ± 0.5V	50			
		2.5V ± 0.2V	1.8 ± 0.15V	50				
			2.5V ± 0.2V	50				
			3.3V ± 0.3V	50				
			5V ± 0.5V	50				
		3.3V ± 0.3V	1.8 ± 0.15V	50				
			2.5V ± 0.2V	50				
			3.3V ± 0.3V	50				
			5V ± 0.5V	50				
		オープンドレイン駆動	1.2V ± 0.1V	1.8 ± 0.15V	1			
				2.5V ± 0.2V	1			
				3.3V ± 0.3V	1			
				5V ± 0.5V	1			
1.5V ± 0.1V	1.8 ± 0.15V		2					
	2.5V ± 0.2V		2					
	3.3V ± 0.3V		2					
	5V ± 0.5V		2					
			1.8 ± 0.15V	2				
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated		オープンドレイン駆動 Product Folder Links: TXS0104W-Q1	2.5V ± 0.2V	2			資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信	13
			3.3V ± 0.3V	2			English Data Sheet: SLVSIU9	
			5V ± 0.5V	2				
			1.8 ± 0.15V	2				

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		V _{CCA}	V _{CCB}	外気温度での動作時 (T _A)			単位
					-40°C ~ 125°C			
					最小値	標準値	最大値	
t _w	パルス持続時間、データ入力	プッシュプル駆動	1.2V ± 0.1V ~ 3.3V ± 0.3V	1.8V ± 0.15V ~ 5.5V ± 0.5V	41			ns
		オープンドレイン駆動	1.2V ± 0.1V ~ 3.3V ± 0.3V	1.8V ± 0.15V ~ 5.5V ± 0.5V	500			
t _{sk} - 出力スキュー	同じパッケージの同じ方向へのスイッチングの 2 つの出力間のスキュー	プッシュプル駆動	1.65V ~ 3.6V	2.3V ~ 5.5V	1			ns
		オープンドレイン駆動	1.65V ~ 3.6V	2.3V ~ 5.5V	1			

5.12 代表的特性

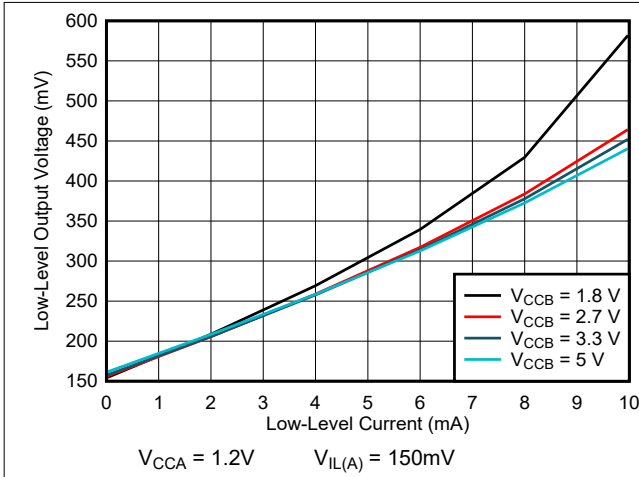


図 5-1. Low レベル出力電圧 ($V_{OL(Ax)}$) と Low レベル電流 ($I_{OL(Ax)}$) との関係

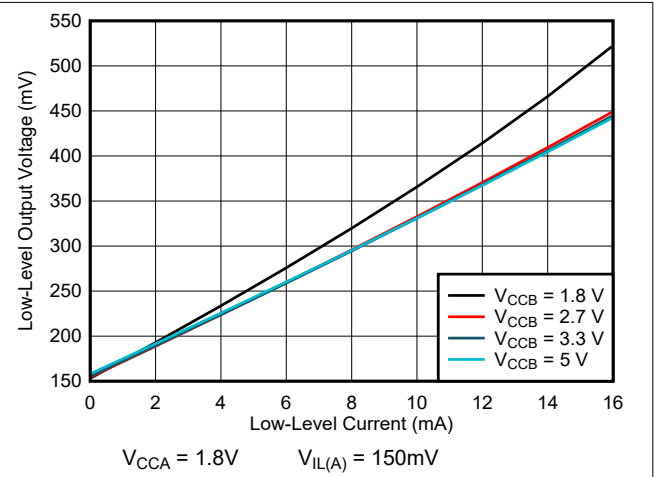


図 5-2. Low レベル出力電圧 ($V_{OL(Ax)}$) と Low レベル電流 ($I_{OL(Ax)}$) との関係

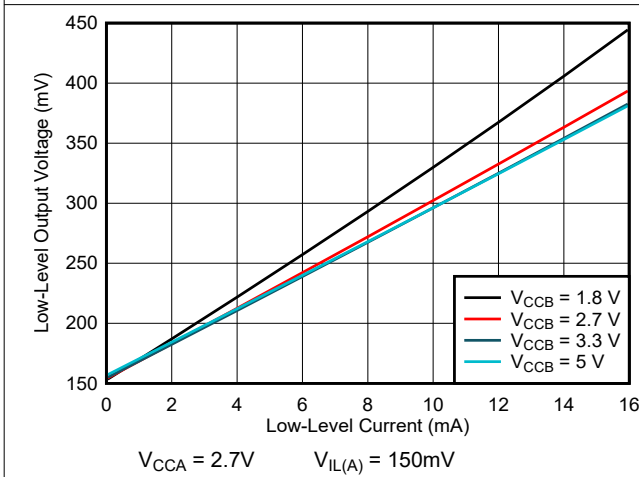


図 5-3. Low レベル出力電圧 ($V_{OL(Ax)}$) と Low レベル電流 ($I_{OL(Ax)}$) との関係

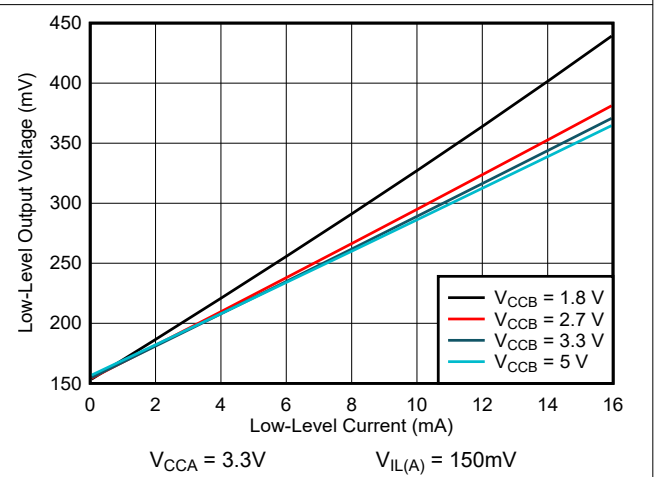


図 5-4. Low レベル出力電圧 ($V_{OL(Ax)}$) と Low レベル電流 ($I_{OL(Ax)}$) との関係

6 パラメータ測定情報

6.1 負荷回路

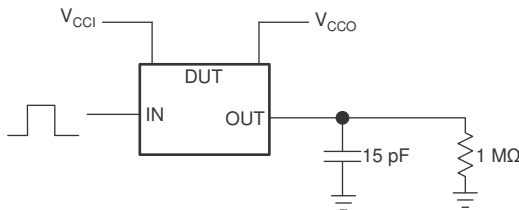


図 6-1. プッシュプル ドライバを使用したデータレート、パルス持続時間、伝播遅延、出力立ち上がり時間および立ち下がり時間の測定

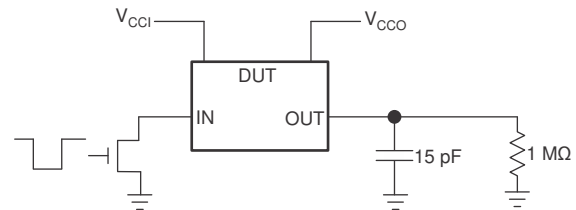
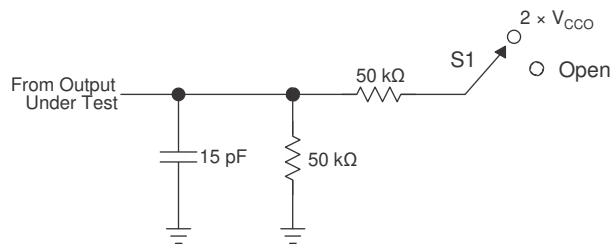


図 6-2. オープンドレイン ドライバを使用したデータレート、パルス持続時間、伝播遅延、出力立ち上がり時間および立ち下がり時間の測定



TEST	S1
t_{PZL}/t_{PLZ} (t_{dis})	$2 \times V_{CCO}$
t_{PHZ}/t_{PZH} (t_{en})	オープン

図 6-3. 有効時間および無効化時間測定用の負荷回路

- t_{PLZ} と t_{PHZ} は t_{dis} と同じです。
- t_{PZL} と t_{PZH} は t_{en} と同じです。
- V_{CCI} は入力ポートに関連付けられた V_{CC} です。
- V_{CCO} は出力ポートに関連付けられた V_{CC} です。

6.2 電圧波形

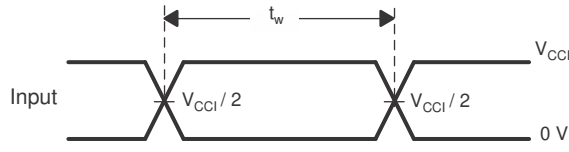


図 6-4. パルス幅

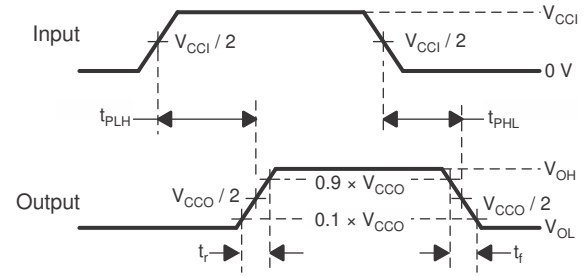
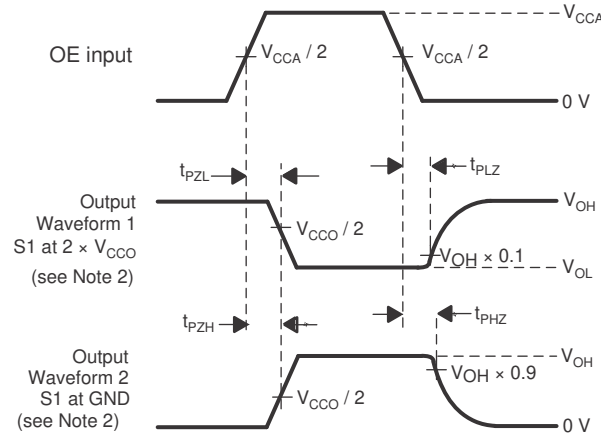


図 6-5. 伝搬遅延時間



1. C_L にはプローブと治具の容量が含まれます。
2. 図 6-6 の波形 1 は、OE が High の場合を除き、出力が High になる内部構成の出力です (図 6-3 を参照)。図 6-6 の波形 2 は、OE が High の場合を除き、出力が Low になる条件の出力です。
3. すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR \leq 10MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $dv/dt \geq 1V/ns$ 。
4. 出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに 1 回遷移します。
5. t_{PLZ} と t_{PHZ} は t_{dis} と同じです。
6. t_{PZL} と t_{PZH} は t_{en} と同じです。
7. t_{PLH} と t_{PHL} は t_{pd} と同じです。
8. V_{CCI} は入力ポートに関連付けられた V_{CC} です。
9. V_{CCO} は出力ポートに関連付けられた V_{CC} です。

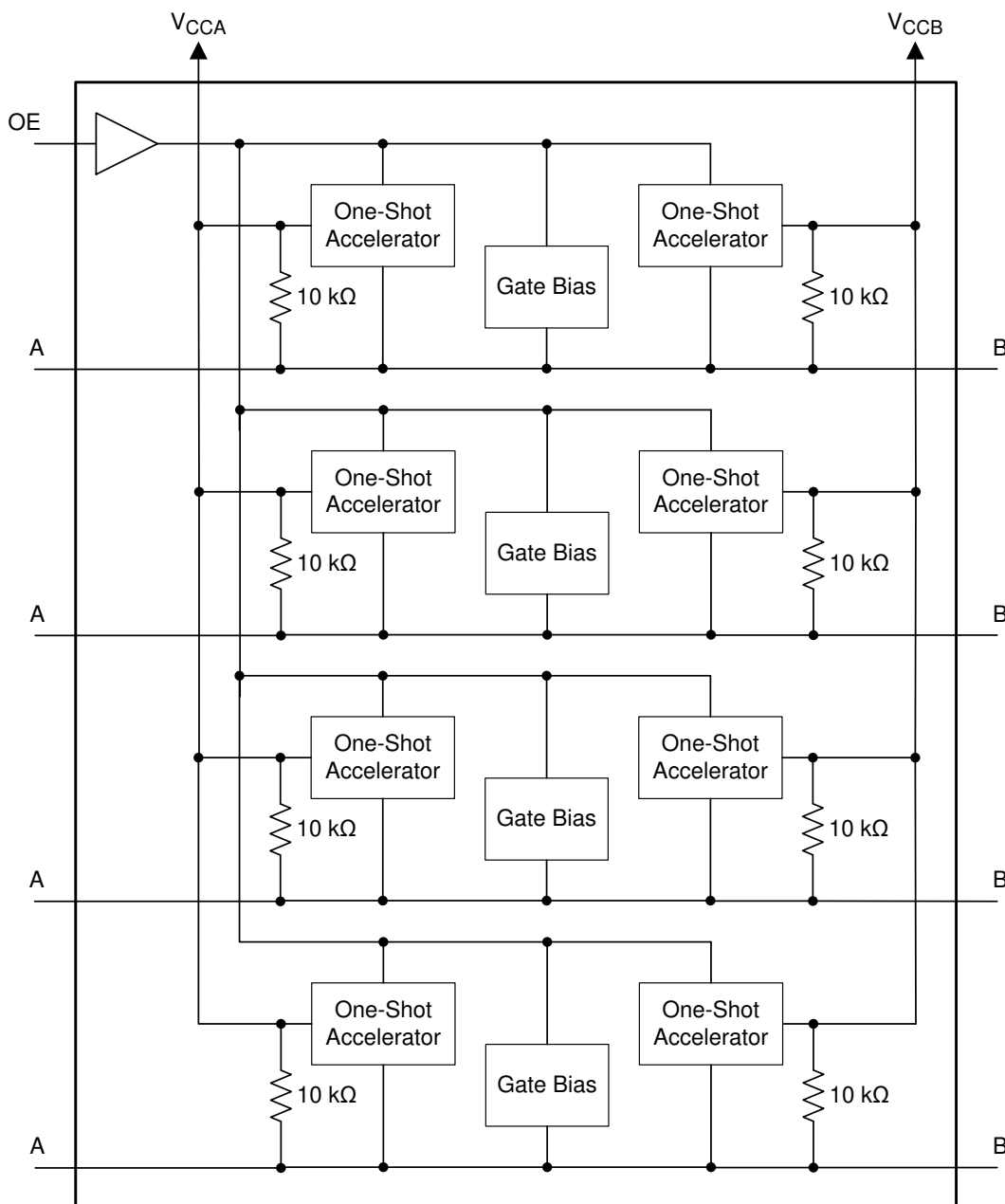
図 6-6. イネーブルおよびディセーブル時間

7 詳細説明

7.1 概要

TXS0104W-Q1 デバイスは、ロジック電圧レベル変換専用設計された双方向電圧レベルトランスレータです。A ポートは 1.2V ~ 3.6V の範囲の I/O 電圧に対応しており、B ポートは 1.65V ~ 5.5V の範囲の I/O 電圧に対応しています。このデバイスは、全体的なデータレートを向上させるエッジレートアクセラレータ (ワンショット) を備えたパスゲートアーキテクチャです。オープンドレイン アプリケーションでよく使用される 10kΩ プルアップ抵抗が統合されているため、外部抵抗は不要です。このデバイスはオープンドレイン アプリケーション用に設計されていますが、プッシュプル CMOS ロジック出力を変換することもできます。

7.2 機能ブロック図



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

7.3 機能説明

7.3.1 アーキテクチャ

TXS0104W-Q1 アーキテクチャ (図 7-1 を参照) では、A から B または B から A へのデータフローの方向を制御するためにディレクティブ コントローラ信号は必要ありません。

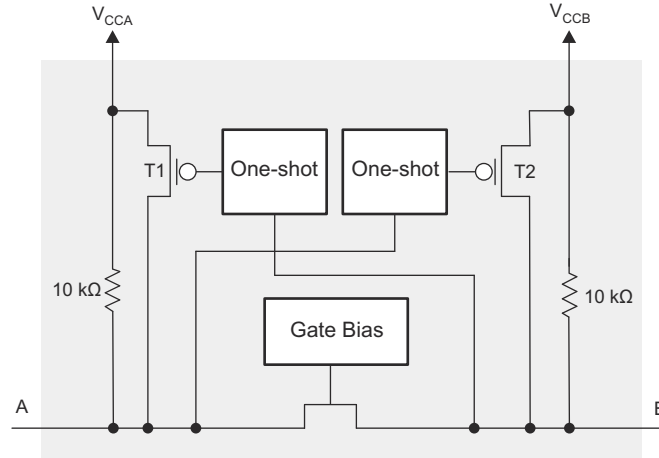


図 7-1. TXS0104W-Q1 セルのアーキテクチャ

各 A ポート I/O には V_{CCA} への $10\text{k}\Omega$ プルアップ抵抗が内部に備わっており、各 B ポート I/O には V_{CCB} への $10\text{k}\Omega$ プルアップ抵抗が内部に備わっています。出力ワンショットは、A ポートまたは B ポートの立ち上がりエッジを検出します。立ち上がりエッジの間、ワンショットは PMOS トランジスタ (T1、T2) を短時間オンにして、Low から High への遷移を高速化します。

7.3.2 入力ドライバの要件

信号の立ち下がり時間 (t_{fA} 、 t_{fB}) は、TXS0104W-Q1 デバイスのデータ I/O を駆動する外部デバイスの出力インピーダンスによって異なります。同様に、 t_{PHL} と最大データレートも外部ドライバの出力インピーダンスに依存します。データシートの t_{fA} 、 t_{fB} 、 t_{PHL} 、および最大データレートの値は、外部ドライバの出力インピーダンスが 50Ω 未満であることを想定しています。

7.3.3 イネーブルおよびディセーブル

TXS0104W-Q1 デバイスには OE 入力があり、OE を低く設定することでデバイスを無効にし、すべての I/O を高インピーダンス状態にします。無効化時間 (t_{dis}) は、OE ピンが Low になった時点と出力が実際にハイインピーダンス状態になった時点の間の遅延を示します。有効時間 (t_{en}) は、OE ピンがハイになった後、ワンショット回路が動作可能になるまでにユーザーが許容する必要がある時間を示します。

7.3.4 I/O ラインのプルアップ抵抗およびプルダウン抵抗

各 A ポート I/O には V_{CCA} への $10\text{k}\Omega$ プルアップ抵抗が内部に備わっており、各 B ポート I/O には V_{CCB} への $10\text{k}\Omega$ プルアップ抵抗が内部に備わっています。より小さい値のプルアップ抵抗が必要な場合は、I/O から V_{CCA} または V_{CCB} に外部抵抗を追加する必要があります (内部の $10\text{k}\Omega$ 抵抗と並列)。

7.4 デバイスの機能モード

TXS0104W-Q1 デバイスには、イネーブルとディセーブルの 2 つの機能モードがあります。デバイスを無効化するには、OE 入力を Low に設定します。これにより、すべての I/O が高インピーダンス状態になります。OE 入力を High に設定すると、デバイスが有効になります。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーションのセクションにある情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI はその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

TXS0104W-Q1 デバイスは、相互に異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスまたはシステムのインターフェイスのレベル変換アプリケーションで使用できます。TXS0104W-Q1 デバイスは、オープンドレインドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションで使用するのに最適です。TXS0104W-Q1 デバイスは、プッシュプルドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションでも使用できますが、このようなプッシュプル アプリケーションには TXB0104-Q1 デバイスの方が適している場合があります。

8.2 代表的なアプリケーション

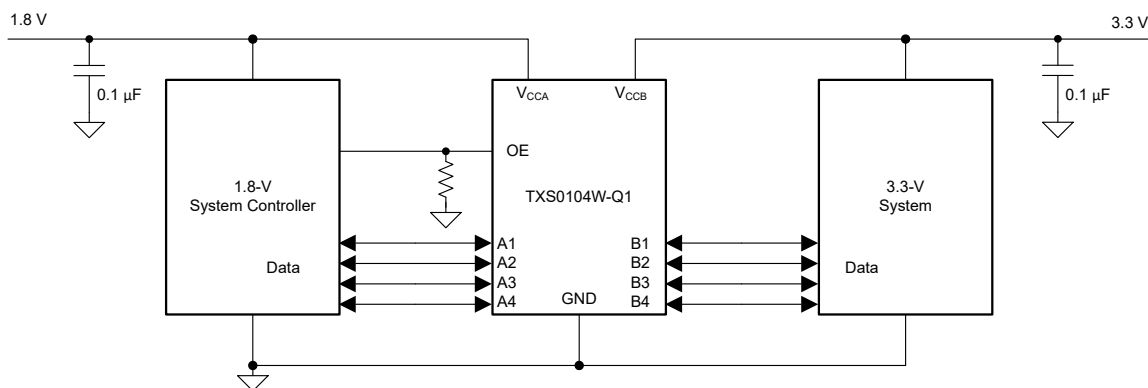


図 8-1. アプリケーション回路図

8.2.1 設計要件

この設計例では、表 8-1 に記載されているパラメータを使用します。

表 8-1. 設計パラメータ

設計パラメータ	数値の例
入力電圧範囲	1.2~3.6V
出力電圧範囲	1.65~5.5V

8.2.2 詳細な設計手順

設計プロセスを開始するには、以下を決定する必要があります。

- 入力電圧範囲
 - TXS0104W-Q1 デバイスを駆動しているデバイスの電源電圧を使用して、入力電圧範囲を決定します。有効なロジック High の場合、値は入力ポートの V_{IH} を超えている必要があります。有効なロジック Low の場合、値は入力ポートの V_{IL} 未満である必要があります。
- 出力電圧範囲
 - TXS0104W-Q1 デバイスが駆動しているデバイスの電源電圧を使用して、出力電圧範囲を決定します。
 - TXS0104W-Q1 デバイスには 10kΩ の内部プルアップ抵抗があります。信号トレースの総 RC を削減するため、必要に応じて外付けプルアップ抵抗を追加することもできます。

- 外部プルダウン抵抗により、出力 V_{OH} および V_{OL} が低下します。外部プルダウン抵抗による V_{OH} を計算するために式 1 を使用します。

$$V_{OH} = V_{CCx} \times R_{PD} / (R_{PD} + 10 \text{ k}\Omega) \quad (1)$$

ここで、

- V_{CCx} は V_{CCA} または V_{CCB} の電源電圧です。
- R_{PD} は外部プルダウン抵抗の値です

8.2.3 アプリケーション曲線

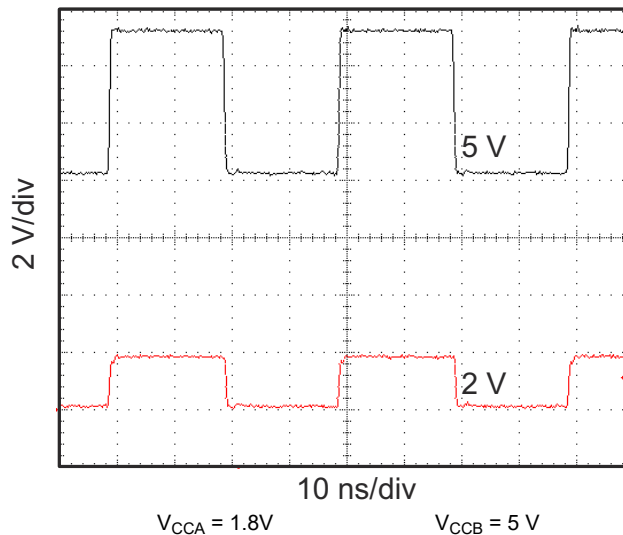


図 8-2. 2.5MHz 信号のレベル変換

8.3 電源に関する推奨事項

TXS0104W-Q1 デバイスは、設定可能な 2 つの独立した電源レール (V_{CCA} および V_{CCB}) を使用しています。 V_{CCB} には 1.65V ~ 5.5V の電源電圧を入力でき、 V_{CCA} には 1.2V ~ 3.6V の電源電圧を入力できます。A ポートと B ポートはそれぞれ V_{CCA} と V_{CCB} を追従するように設計されており、1.8V、2.5V、3.3V、および 5V の電圧ノード間の低電圧の双方向変換を可能にします。

TXS0104W-Q1 デバイスはパワーアップ時に V_{CCA} と V_{CCB} 間の電源シーケンスを必要としないため、電源レールを任意の順序で立ち上げることができます。 V_{CCA} 値が V_{CCB} 以上 ($V_{CCA} \geq V_{CCB}$) であってもデバイスに損傷はなく、動作中は V_{CCA} が V_{CCB} より大きい場合、小さい場合、または等しい場合のいずれでも動作可能です。

出力イネーブル (OE) 入力回路は、 V_{CCA} から電力が供給されるように設計されており、OE 入力が高レベルのときはすべての出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に出力の高インピーダンス状態にするには、OE 入力ピンをプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。また、 V_{CCA} および V_{CCB} が完全に立ち上がり、安定するまでイネーブルにしないでください。グラウンドへのプルダウン抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

デバイスの信頼性を確保するため、一般的なプリント回路基板レイアウトのガイドラインに従うことを推奨します。

- 電源にはバイパスコンデンサを使用する必要があります。
- 過度の負荷を避けるため、配線長を短くする必要があります。
- PCB 信号の配線長は、反射の往復遅延がワンショット持続時間 (約 30ns) 未満になるように十分に短くし、反射がソースドライバからの低インピーダンスに遭遇するようにします。
- システム要件に応じて信号の立ち上がり時間と立ち下がり時間を調整するのに便利のように、負荷コンデンサまたはプルアップ抵抗の信号パスにパッドを配置します

8.4.2 レイアウト例

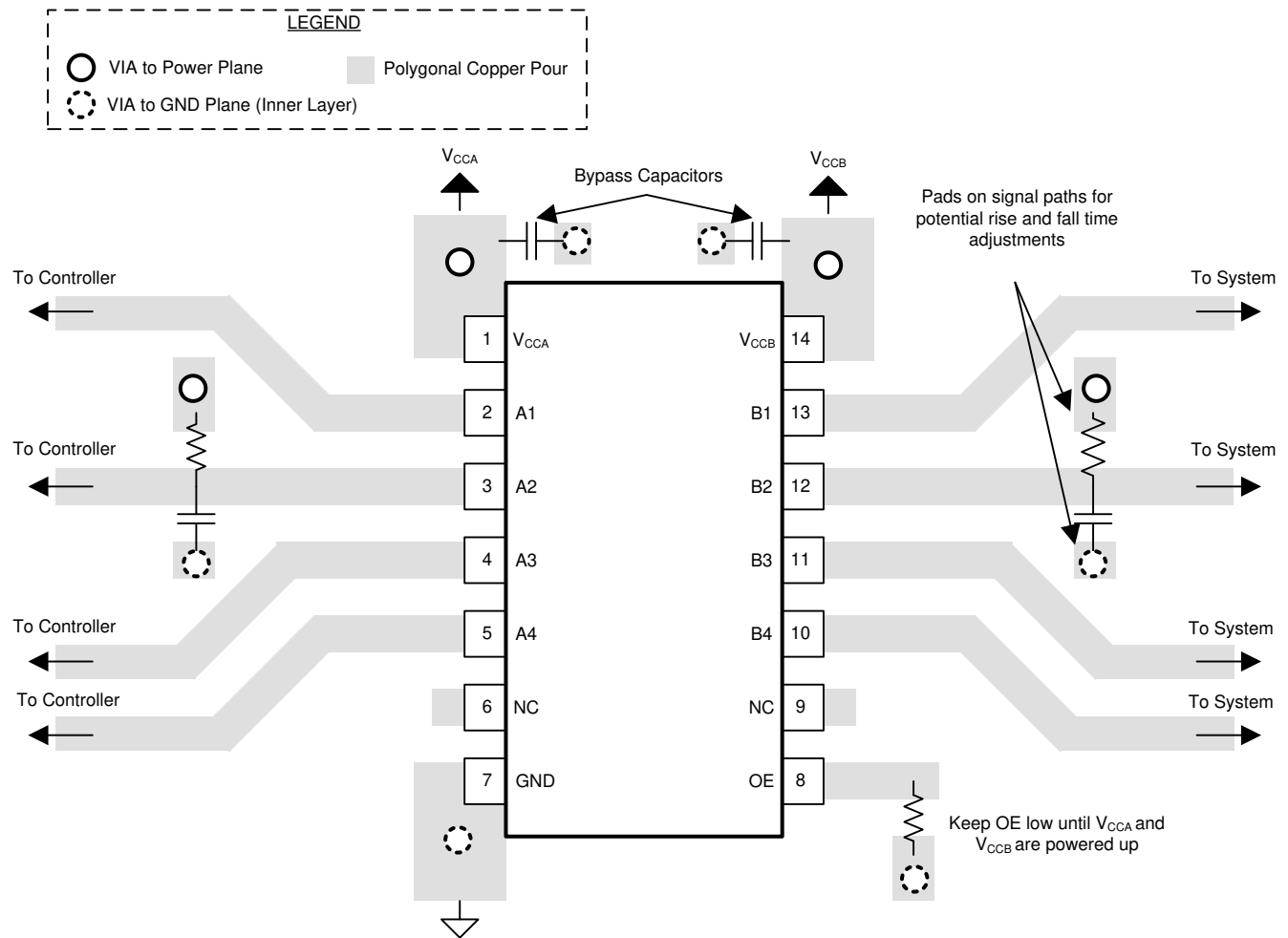


図 8-3. TXS0104W-Q1 のレイアウト例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス インストルメンツ、『[ロジック入門](#)』アプリケーション ノート

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

[テキサス・インストルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インストルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インストルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インストルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インストルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インストルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

11 用語集

[テキサス・インストルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

12 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (July 2025) to Revision A (January 2026)	Page
• データシートの最初の公開リリース.....	1

日付	改訂	注
July 2025	*	初版リリース

13 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TXS0104WQPWRQ1	Active	Production	TSSOP (PW) 14	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	04WQ1

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TXS0104W-Q1 :

- Catalog : [TXS0104W](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TXS0104WQPWRQ1	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TXS0104WQPWRQ1	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0



4220202/B 12/2023

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月